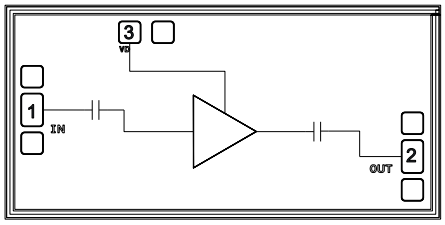
性能特点

- 频率范围：8-12 GHz
- 小信号增益：21 dB
- 输入/输出回波损耗：14/17 dB
- P_{-1}dB : 20 dBm
- 供电：75mA @+8.5V
- 100%在片测试
- 芯片尺寸：1.92X0.92X0.1mm

功能框图



产品介绍

LXA2006 是一款功率放大器芯片（Die），工作频率8-12GHz，小信号增益21dB，输入/输出50Ω匹配良好。芯片通过背面通孔接地，采用+8.5V单电源供电，静态工作电流75mA。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶焊接或导电胶粘接工艺。

电气性能参数 （TA = +25℃）

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	8		12	GHz
小信号增益		21		dB
增益平坦度		±0.5		dB
噪声系数		-		dB
输出P-1		20		dBm
输入回波损耗		14		dB
输出回波损耗		17		dB
静态电压		75		mA

使用限制参数

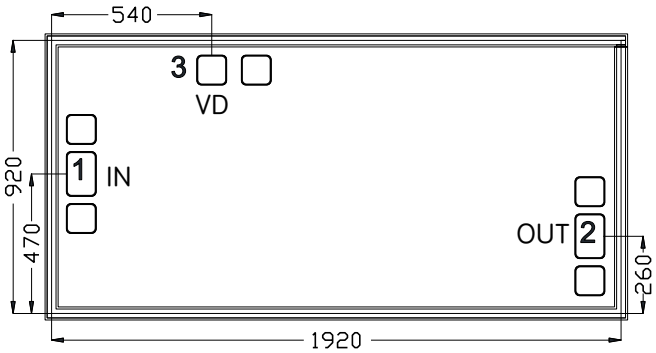
项目	数值
漏极电压	+9 V
最高输入功率	+10 dBm CW
工作温度	-55 ～ +85 ℃
储存温度	-65 ～ +150 ℃

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

键合点定义

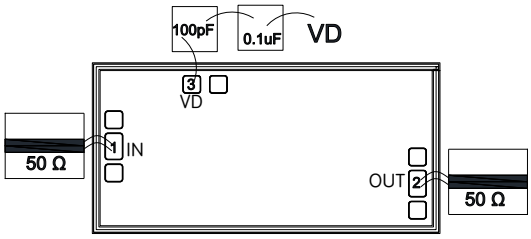
管脚	名称	描述
1	RF IN	射频信号输入端，内部隔直
2	RF OUT	射频信号输出端，内部隔直
3	VD	+8.5V馈电端
其他	GND	GND接地焊盘



说明

1. 单位：μm
2. 键合压点尺寸：150μmX100μm
3. 芯片背面镀金接地
4. 外形尺寸公差：±50μm

装配示意图

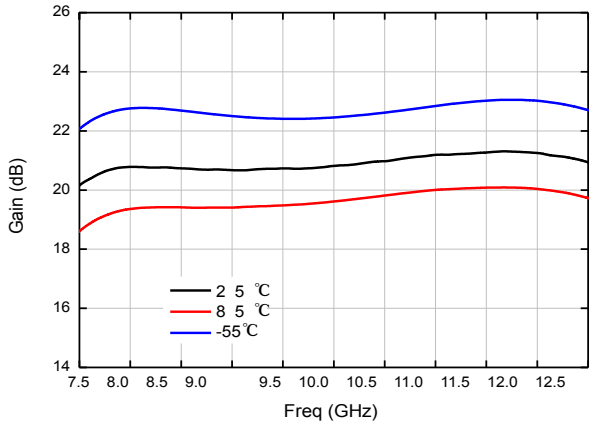


装配说明：

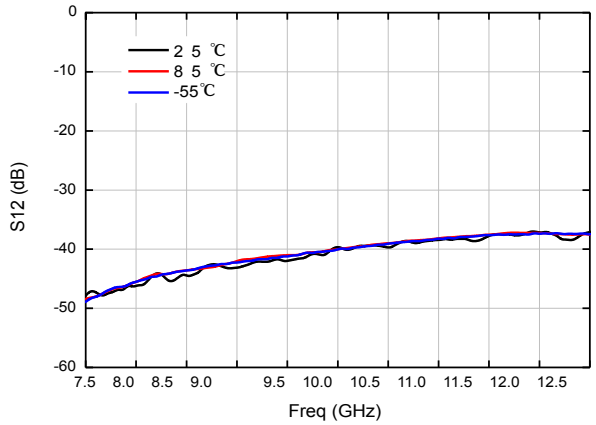
1. 芯片厚度100um。
2. 在净化环境装配使用，不要碰触表面，以免损伤芯片。
3. 输入输出使用2根金丝键合（直径25um），键合线尽量短，不要长于400um。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结，温度不要超过300℃，烧结时间不要超过 30 秒。
5. 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。

典型测试曲线

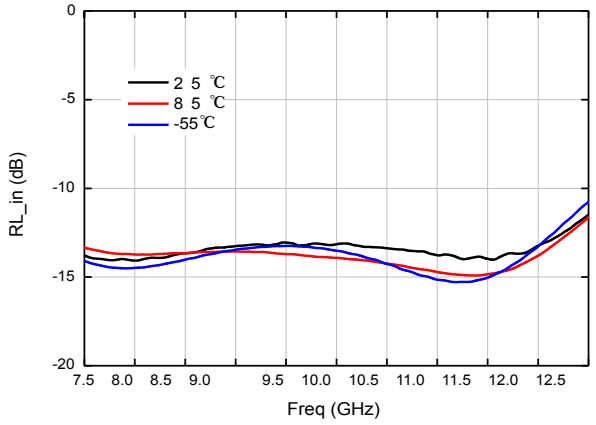
增益 VS 频率



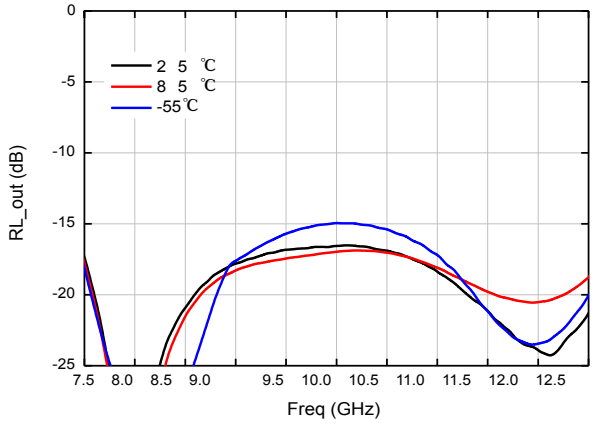
反向隔离度 VS 频率



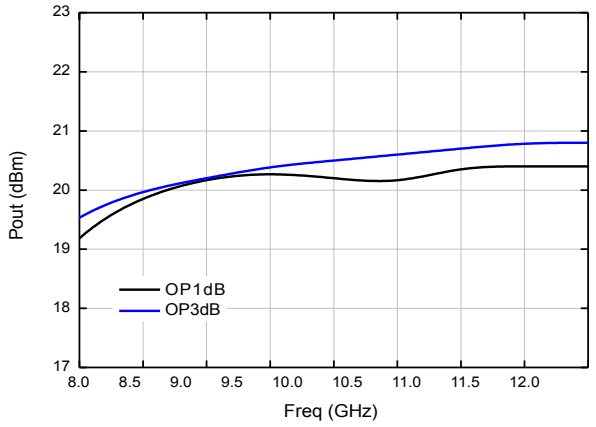
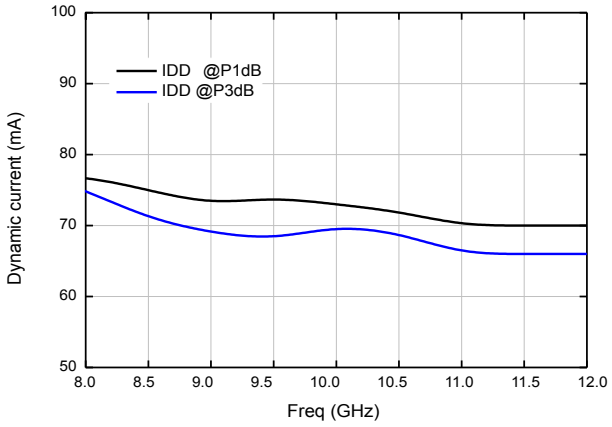
输入回波损耗 VS 频率



输出回波损耗 VS 频率



输入功率 VS 频率



动态电流 VS 频率